短講

MEMS センサを覗いてみよう!

星 貴之

平成19年6月19日

1. はじめに

近年, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術の発展により 5 mm 角程度の小型慣性センサが商 品化され,携帯電話や家庭用ゲーム機などに用いられて いる. さらに小型化が進めば,センサネットワークと結 びつくなど,新たな応用分野も期待される [1].

本稿では MEMS 慣性センサの原理と構造を紹介する.

2. 加速度センサ

2.1 原理:ニュートンの第二法則とフックの法則

加速度は、ニュートンの第二法則 (式 (1)) とフックの 法則 (式 (2)) から求められる. ここで f_i [N] は慣性力, m [kg] は質量, a [m/s²] は慣性加速度, f_r [N] は復元 力, k [N/m] はバネ定数, x [m] は変位である (Fig.1).

$$\boldsymbol{f}_i = m\boldsymbol{a} \tag{1}$$

$$\boldsymbol{f}_r = -k\boldsymbol{x} \tag{2}$$

慣性力と復元力が釣り合うとき次式が成り立ち,変位から慣性加速度が求められる. 筐体の加速度 a_{ext} [m/s²]と慣性加速度は逆向きであることに注意.

$$\boldsymbol{a} = \frac{k}{m}\boldsymbol{x} \tag{3}$$



Fig.1 加速度センサの基本 (バネマス) モデル.

2.2 構造と信号変換

実用化されている加速度センサの多くは、ピエゾ抵抗 型か静電容量型である.

2.2.1 ピエゾ抵抗型

ピエゾ抵抗型は Fig.2 のように重りをビーム (バネ) で支える構造になっており, ビームに配置したピエゾ 抵抗素子 (シリコンに局所的に不純物をドープして作 成) で変形を計測し, 慣性質量の変位を求める. 一軸の みを考えると, 抵抗値の変化 ΔR [Ω] は以下のように 表される. ここで R [Ω] は初期抵抗, π [/Pa] はピエゾ 抵抗係数, σ [Pa] は応力である. 式の右側の比例定数は MEMS 構造によって決まる.

$$\Delta R \approx R\pi\sigma \propto R\pi ma \tag{4}$$

これより, a に対する ΔR の感度を上げるには m を 大きくすればよいことがわかる. 例えば, バルクマイク ロマシニング技術で慣性質量を大きくするなどである. また抵抗値は温度の影響も大きく受けるため, ブリッジ 回路を組むなど温度補償をする必要がある.



Fig.2 ピエゾ抵抗型加速度センサの仕組み [2].

2·2.2 静電容量型

静電容量型もやはり Fig.3 のように慣性質量をビームで支える構造で、変位は慣性質量と外枠の間の静電容量で変位を計測する. 一軸のみを考えると、静電容量の変化 ΔC [F] は以下のように表される. ここで ε [F/m] は誘電率, S [m²] は極板面積, d [m] は極板間距離の初期値である.

$$\Delta C = \frac{\varepsilon S}{d-x} - \frac{\varepsilon S}{d} \approx \frac{\varepsilon S}{d^2} x = \frac{\varepsilon S}{d^2} \frac{m}{k} a \qquad (5)$$

これより a に対する ΔC の感度を上げるためには, S, m を大きくするか, d, k を小さくすればよいことがわ かる. 例えば, 櫛形にして極板面積を大きくするなどで ある (Fig.4). また慣性質量が動かないように静電力で フィードバック制御することで, 機械特性に依存しない ダイナミックレンジや応答周波数を実現できる [5].



Fig.3 静電容量型加速度センサの仕組み [3].



Fig.4 櫛型電極の電子顕微鏡写真 [4]. Comb drivers は フィードバック制御用電極.

3. ジャイロ(角速度)センサ

3.1 原理:コリオリカ

角速度は、コリオリカから求めるのが一般的である. 回転系で質点 m [kg] が受ける慣性力 f_i [N] は式 (6) のように表される. 右辺第一項は遠心力、第二項がコリ オリカである. ここで r [m] は回転中心からの距離、 ω [rad/s] は角速度、v [m/s] は質点の速度である (Fig.5).

$$\boldsymbol{f}_i = m\boldsymbol{r}\omega^2 + 2m\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{\omega} \tag{6}$$



Fig.5 回転系の中を動く質点.

コリオリカは、移動速度の違いによって生じる見かけ の力である. 半径 r の位置に A さん、同じ方向 $r + \Delta r$ の位置に B さんが立っているとする. 回転速度は半径 に比例するので、A さんより B さんのほうが速い. この とき A さんがボールを B さんに向けて投げると、ボー ルは A さんと同じ回転速度を持つため、B さんの通り 過ぎた後の地点に到達する. その様子を静止系から見 るとボールには何の外力も働いていないが、B さんか ら見るとあたかもボールの軌道を曲げる力が働いたよ うに見える. それがコリオリ力である.

ちなみに遠心力とコリオリカは、ローレンツカ f_l [N] (式 (7)) とのアナロジーが指摘されており、興味深い [6, 7].

$$\boldsymbol{f}_l = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} \tag{7}$$

3.2 構造と信号変換

MEMS では静電型や圧電型のアクチュエータを組み 込める利点を生かし、構造体(m)を励振(v)しておく 方法が一般的である.角速度が加わるとコリオリカに よる新たな振動が生じ(Fig.6)、その振動は加速度セン サと同様、ピエゾ抵抗、静電容量、圧電効果などで計測 される.



Fig.6 ジャイロセンサの仕組み [8].

4. おわりに

本稿では原理などをもっとも簡単化したモデルで説 明した.実際には他軸成分とのクロストークや分布定 数系,異方性など,より複雑な解析が必要とされる.ま た加速度,角速度,磁気センサなどは三軸,もしくは複 合型センサがすでに商品化されており,GPSと組み合 わせた携帯サービスなどに利用されている.

通常、マイクロ構造体と電子回路は別々に製造され、 ワイヤボンディングなどで接続される.しかし近年、両 者を同一ウェハ上に形成する CMOS-MEMS 技術 [9] の研究が進んでおり、さらなる小型化が期待される.

参考文献

- [1] 前田龍太郎, 池原毅, 小林健, 単学伝: MEMS のはなし, 日刊工業新聞社, 2005.
- [2] R. Amarasinghe, D. V. Dao, T. Toriyama, and S. Sugiyama: "Simulation, fabrication and characterization of a three-axis piezoresistive accelerometer," Smart Materials and Structures, vol. 15, no. 6, pp. 1691-1699, 2006.
- [3] B. V. Amini and F. Ayazi: "A 2.5-V 14-bit ΣΔ CMOS SOI capacitive accelerometer," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 39, no. 12, 2004.
- [4] B. V. Amini, R. Abdolvand, and F. Ayazi: "A 4.5mW closed-loop ΔΣ micro-gravity CMOS SOI Accelerometer," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 41, no. 12, 2006.
- [5] N. Yazdi, F. Ayazi, and K. Najafi: "Micromachined inertial sensors," Proc. IEEE, vol. 86, pp. 1640-1659, 1998.
- [6] http://homepage2.nifty.com/eman/analytic/coriolis.html
- [7] http://home.catv.ne.jp/dd/pub/rot.html
- [8] J. Söderkvist: "Micromachined gyroscopes," Sensors and Actuators A, vol. 43, pp. 65-71, 1994.
- [9] O. Brand: "Microsensor Integration into Systems-on-Chip," Proc. IEEE, vol. 94, no. 6, pp. 1160-1176, 2006.